

Fiche de procédure

| Informations de base | | |
|---|--------------------------------|--|
| DEA - Procédure d'acte délégué | 2013/2910(DEA) | Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur |
| Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés garnies | | |
| Complétant 2008/0240(COD) | | |
| Sujet | | |
| 3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique | | |
| 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport) | | |

| Evénements clés | | | |
|-----------------|---|------------------------------|--|
| 18/10/2013 | Publication du document de base non-législatif | C(2013)06835 | |
| 18/10/2013 | Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2 mois | | |
| 23/10/2013 | Annonce en plénière de la saisine de la commission | | |
| 19/12/2013 | Pas d'opposition à l'acte délégué par le Conseil | | |
| 07/01/2014 | Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement | | |